No. TCE - MRF - 5008B Sep. 17, 2007

ENVIRONMENTAL AND PHYSICAL TEST RESULTS

耐候・物理試験結果

TYPE: CERAMIC RESONATOR 品種: セラミック発振子

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0

品 番

QUALITY CONTROL SECTION TOYAMA MURATA MFG. CO., LTD. 株式会社富山村田製作所 品質管理部 品質管理課

> DRAWN BY 作成 人. Inamoto CHECKED BY 確認 は、好amana なa. APPROVED BY 承認 く、Sa kai

SUMMARY OF TEST RESULTS (1/2) 試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 品 番

品 畓 TEST ITEM	TEST CONDITION	QUANTITY	JUDGE	PAGE
TEOT TIEM	TEST CONDITION	(PCS.)	MENT	
試験項目	試験条件	サンプル数		ペ-ジ
Dry Heat (Storage) 高温放置	After being placed in a chamber with +125±2°C for 1000 hours and then being placed in natural condition for 1 hour, resonator shall be measured. 温度+125±2°Cに1000時間保持し、常温に取出し1時間放置後測定する。	10	GOOD	3
Cold (Storage) 低温放置	After being placed in a chamber with -55±2°C for 1000 hours and then being placed in natural condition for 1 hour, resonator shall be measured. 温度-55±2°Cに1000時間保持し、常温に取出し1時間放置後測定する。	10	GOOD	4
Damp Heat (Storage) 湿中放置	After being placed in a chamber with 90 to 95% R.H. at $+60 \pm 2^{\circ}$ C for 1000hours and then being placed in natural condition for 1 hour, resonator shall be measured. 温度 $+60 \pm 2^{\circ}$ C,湿度 $90 \sim 95$ %R.H.の恒温湿槽に1000時間保持し、常温に取出し1時間放置後測定する。	10	GOOD	5
Thermal Shock 熱衝擊	After being kept at room temperature, resonator shall be placed at temperature of -55°C. After 30 minutes at this temperature, resonator shall be within a few minutes placed at temperature of +125°C. After 30 minutes at this temperature, resonator shall be returned to -55°C again. After 500 above cycles, resonator shall be returned to room temperature. And resonator shall be measured after being placed in natural condition for 1 hour. 温度-55°Cの恒温槽中に30分間保持後2~3分間の内に温度+125°Cの恒温槽中に30分間保持する。これを1サイクルとし500サイクル行い常温に取り出し1時間後測定する。	10	GOOD	6
Vibration 振動	Resonator shall be measured after being applied vibration of amplitude of 1.5mm with 10 to 55Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular directions for 2 hours. 振動周波数10~55Hz全振幅1.5mmの振動x,y,zの3方向に各2時間印加後測定する。	10	GOOD	7
Random Drop 落下	Resonator shall be measured after 3 times random drops from the height of 1.0m on wood board. 1.0mの高さから木板上に3回自然落下させた後測定する。	10	GOOD	8
Resistance to Soldering Heat (Soldering Iron) はんだ耐熱性 (コテ付け)	Soldering iron of +350±5 shall be placed 0.5mm above from electrode of resonator. Melting solder through soldering iron shall be applied to electrode for 3±0.5 seconds, then being place in natural condition for 24 hours, resonator shell be measured. 電極部より0.5mm以上離した場所に温度+350±5 のはんだごてを設置し糸はんだを溶かして、電極部にはんだを3±0.5秒間当て、常温に取出し24時間後測定する。	10	GOOD	9

SUMMARY OF TEST RESULTS (2/2) 試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 品 番

中 笛 TEST ITEM	TEST CONDITION	QUANTITY	JUDGE	PAGE
		(PCS.)	MENT	
試験項目	試験条件	サンプル数	判定	
Resistance to Soldering Heat (Reflow) はんだ耐熱性 (リフロー)	Resonator shall be passed through the reflow furnace with the condition shown in the right profile for 2 times. And it shall be measured after keeping for 1hour at room temperature. 右図のプ゚ロファイルのリフロー炉に2回通した後、常温に取出し1時間放置後測定する。	10	GOOD	10
Solderability はんだ付け性	LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed in a soldering bath at +245±5 for 3.0±0.5 seconds. Preconditioning: 105 ,100%R.H., for 4 hours. LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105 、湿度100%R.H.飽和の条件で4時間のエージ・ソグ・をした後、ロジ・ソメタノール液に5秒間浸漬後、+245±5 の溶融はんだ中に3.0±0.5秒間浸す。	10	GOOD	11
Bend Board 基板たわみ	Resinator is soldered onto the center of PCB which is laid on Stick the 2 small supporters spaced 90mm. PCB deflected to 1mm below from horizontal level by the pressing force with 20×10. R10 stick. The force is supplied for 1 second, 5 times repeatably. 支点間90mmのプリント基板センターにはんだ付けし、プリント基板の裏面中央より加圧棒で1回1秒の割合で5回加圧する。	10	GOOD	12
Temperature Characteristics 温度特性	Resonator shall be measured after being placed in a chamber with -40 /-20 /+0 /+25 /+50 /+80 /+100 /+125 for 20 minutes. 試験温度-40 /-20 /+0 /+25 /+50 /+80 /+100 /+125 に20分保持した後 測定する。	10	GOOD	13

- ~ \ - Judged by Table.1 判定は第1表に基づく
 - - Lead terminals shall be wet with solder more than 90% of immersed surface. 浸漬した後、端子部分の90%以上に はんだが付着する。
 - - Judged by Table.2 判定は第2表に基づく

表1 Table1.

項目 Item	規 格 Specification
発振周波数の変化	±0.3%(初期値に対し)
Oscillating Frequency Drift	±0.3%(from initial value)
共振抵抗	60 以下
Resonant Impedance	60 max.

表2 Table 2.

項 目 Item	規 格 Specification
発振周波数の変化	±0.15%(初期値に対し)
Oscillating Frequency Drift	±0.15%(from initial value)

DRY HEAT(STORAGE) TEST RESULTS 高温放置試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)

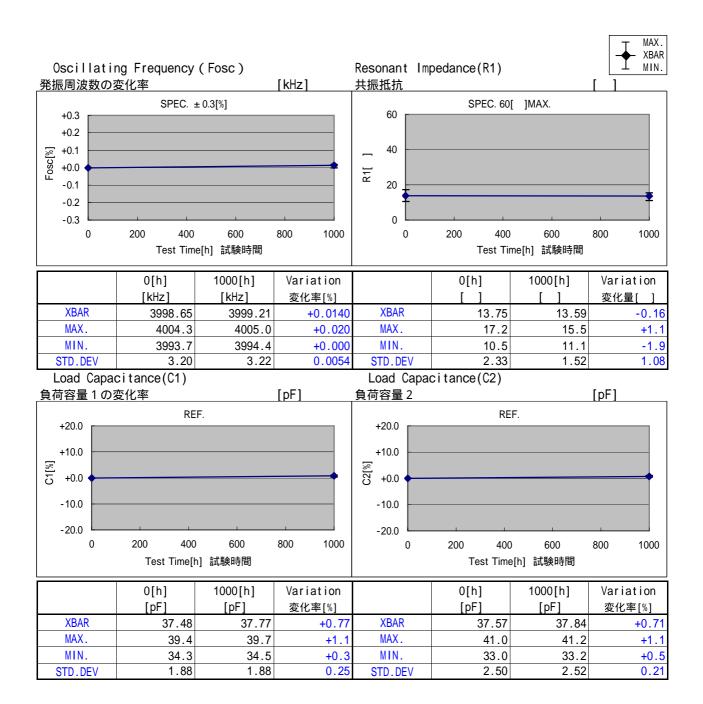
品番

CONDITION: After being placed in a chamber with +125 ± 2°C for 1000 hours

試験条件 and then being placed in natural condition for 1 hour,

resonator shall be measured.

温度+125 ± 2°Cに1000時間保持し、常温に取出し1時間放置後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/5/31 27 56%R.H.

- 3 -

COLD(STORAGE) TEST RESULTS 低温放置試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)

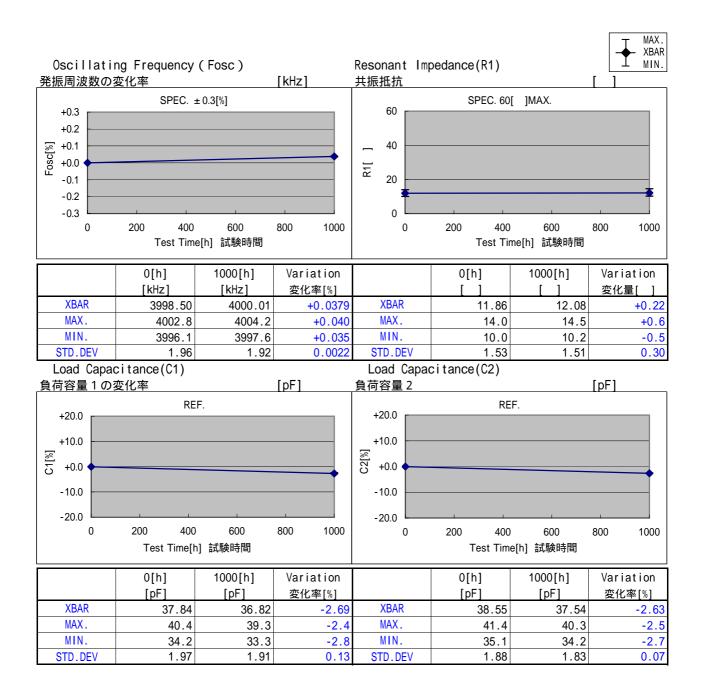
品番

CONDITION: After being placed in a chamber with $-55 \pm 2^{\circ}$ C for 1000 hours

試験条件 and then being placed in natural condition for 1 hour,

resonator shall be measured.

温度-55 ± 2° Cに1000時間保持し、常温に取出し1時間放置後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/5/31 27 56%R.H.

DAMP HEAT(STORAGE) TEST RESULTS 湿中放置試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0

(n=10pcs.)

品番

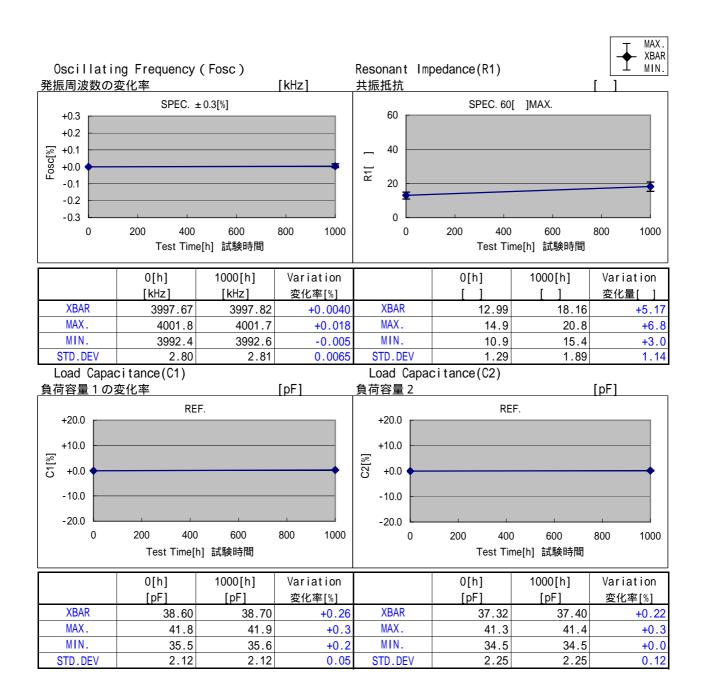
CONDITION: After being placed in a chamber with 90 to 95% R.H. at $+60 \pm 2^{\circ}$ C

試験条件 for 1000hours and then being placed in natural condition

for 1 hour, resonator shall be measured.

温度+60±2°C,湿度90~95%R.H.の恒温湿槽に1000時間保持し、常温に取出し

1時間放置後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/5/31 27 56%R.H.

- 5 -

THERMAL SHOCK TEST RESULTS 熱衝擊試験結果

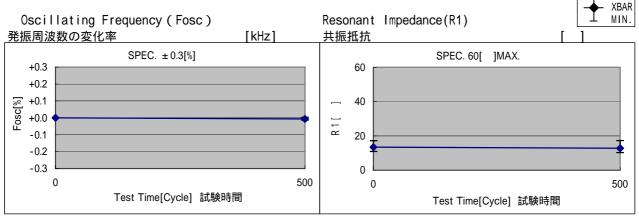
PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0

(n=10pcs.)

MAX.

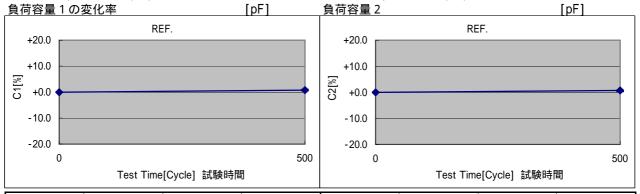
CONDITION: 試験条件 After being kept at room temperature, resonator shall be placed at temperature of -55°C. After 30 minutes at this temperature, resonator shall be within a few minutes placed at temperature of +125°C. After 30 minutes at this temperature, resonator shall be returned to -55°C again. After 500 above cycles, resonator shall be returned to room temperature. And resonator shall be measured after being placed in natural condition for 1 hour. 温度-55°Cの恒温槽中に30分間保持する。

これを1サイクルとし500サイクル行い常温に取り出し1時間後測定する。



	0[Cycle]	500[Cycles]	Variation		0[Cycle]	500[Cycles]	Variation
	[kHz]	[kHz]	変化率[%]		[]	[]	変化量[]
XBAR	3999.33	3999.05	-0.0070	XBAR	13.45	12.83	-0.62
MAX.	4002.1	4001.7	+0.003	MAX.	17.2	17.3	+0.4
MIN.	3995.7	3995.8	-0.013	MIN.	10.9	10.3	-1.7
STD.DEV	2.15	2.04	0.0045	STD.DEV	2.17	2.64	0.72

Load Capacitance(C1) Load Capacitance(C2)



	0[Cycle]	500[Cycles]	Variation		0[Cycle]	500[Cycles]	Variation
	[pF]	[pF]	変化率[%]		[pF]	[pF]	変化率[%]
XBAR	37.39	37.68	+0.78	XBAR	37.48	37.74	+0.69
MAX.	38.9	39.2	+1.1	MAX.	39.7	40.0	+0.8
MIN.	34.7	34.9	+0.5	MIN.	35.5	35.6	+0.3
STD.DEV	1.30	1.31	0.21	STD.DEV	1.24	1.26	0.19

DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/5/31 27 56%R.H.

VIBRATION TEST RESULTS 振動試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0

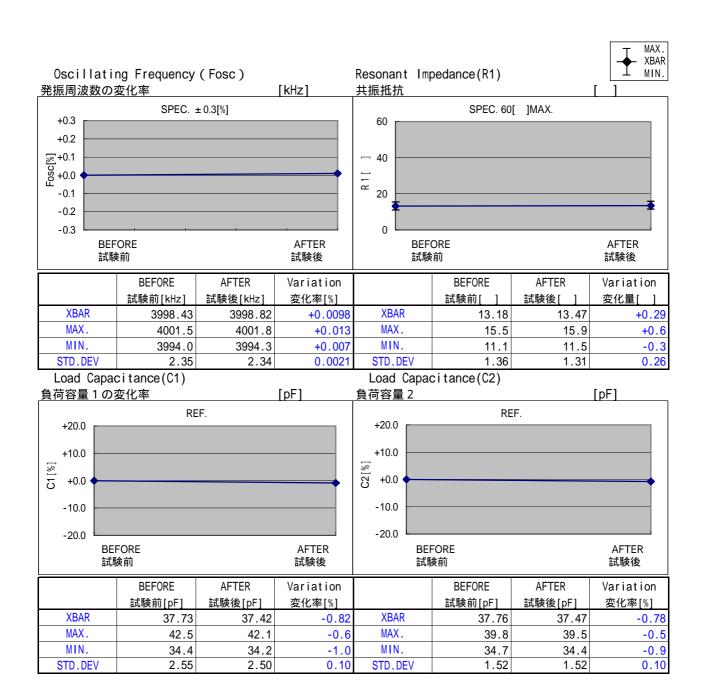
(n=10pcs.)

品を

CONDITION: Resonator shall be measured after being applied vibration of 試験条件 amplitude of 1.5mm with 10 to 55Hz band of vibration frequency

to each of 3 perpendicular directions for 2 hours. 振動周波数10~55Hz全振幅1.5mmの振動x,y,zの3方向に各2時間

印加後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/4/20 27 55%R.H.

RANDOM DROP TEST RESULTS 落下試験結果

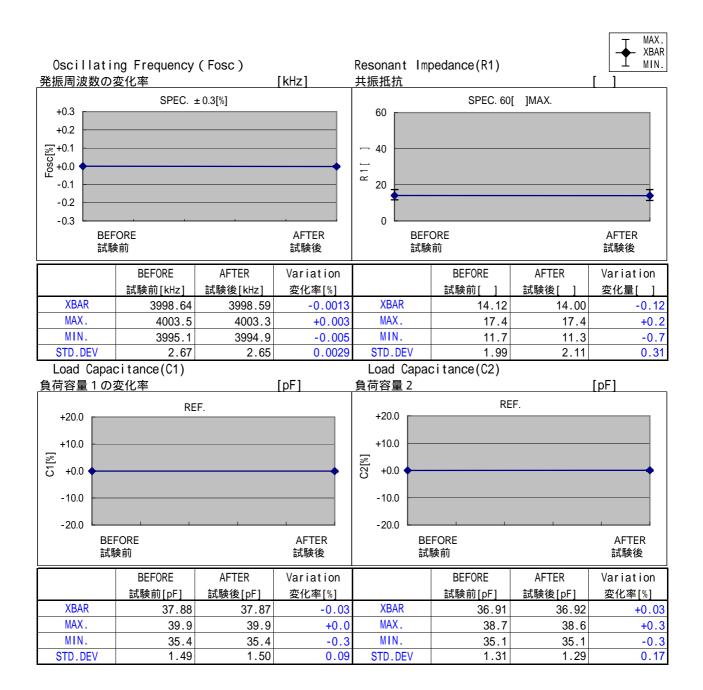
PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)

品番

CONDITION: Resonator shall be measured after 3 times random drops from

試験条件 the height of 1.0m on wood board.

1.0mの高さから木板上に3回自然落下させた後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/4/20 27 55%R.H.

RESISTANCE TO SOLDERING HEAT (SOLDERING IRON) TEST RESULTS はんだ耐熱性 (コテ付け) 試験結果

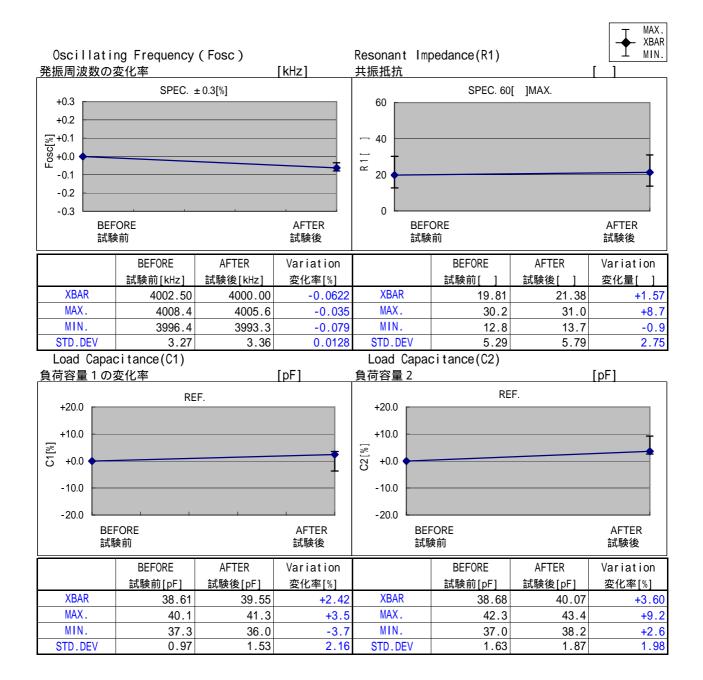
PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0

(n=10pcs.)

品をは

CONDITION: 試験条件 Soldering iron of $+350 \pm 5$ shall be placed 0.5mm above from electrode of resonator. Melting solder through soldering iron shall be applied to electrode for 3 ± 0.5 seconds, then being place in natural condition for 24 hour, resonator shell be measured.

電極部より0.5mm以上離した場所に温度 $+350\pm5$ のはんだごてを設置し糸はんだを溶かして、電極部にはんだを 3 ± 0.5 秒間当て、常温に取出し24時間後測定する。



DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/4/20 27 55%R.H.

RESISTANCE TO SOLDERING HEAT (REFLOW) TEST RESULTS はんだ耐熱性(リフロー)試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)CONDITION: Resonator shall be passed through the reflow furnace with the © 260 °C以下 / n 試験条件 Temperature (condition shown in the right 加熱部 profile for 2 times. And it shall 図 100 be measured after keeping for 1hour 徐冷 at room temperature. 右図のプロファイルのリフロー炉に2回通した後、 40 秒以内 120 秒以上 MAX. 60 - 120秒 / sec 常温に取出し1時間放置後測定する。 **XBAR** MIN. Oscillating Frequency (Fosc) Resonant Impedance(R1) 発振周波数の変化率 [kHz] 共振抵抗 SPEC. ± 0.3[%] SPEC. 60f 1MAX. +0.3 60 +0.2 ≥+0.1 SC+0.0 +0.0 **- 40** -0.1 20 -0.2 -0.3 n **BEFORE AFTER BEFORE AFTER** 試験後 試験前 試験前 試験後 **BEFORE** Variation **AFTER** Variation **BEFORE AFTER** 変化量[__] 試験前[kHz] 試験後[kHz] 変化率[%] 試験前[] 試験後[XBAR **XBAR** 3999.30 3999.21 -0.0023 13.96 14.19 +0.23 MAX. 4003.0 MAX. 4003.0 +0.005 20.5 20.5 +1.1 MIN. -0.008 MIN. 3996.0 3995.7 10.3 11.0 -0.2 STD.DEV 0.0042 STD.DEV 2.01 2.05 3.17 3.02 0.48 Load Capacitance(C1) Load Capacitance(C2) 負荷容量1の変化率 [pF] 負荷容量 2 [pF] REF. REF. +20.0 +20.0 +10.0 +10.0 C2[%] +0.0 +0.0 -10.0 -10.0 -20.0 -20.0 BEFORE AFTER BEFORE AFTER 試験前 試験後 試験前 試験後 **BEFORE AFTER** Variation **BEFORE** AFTER Variation 試験前[pF] 変化率[%] 試験後[pF] 変化率[%] 試験後[pF] 試験前[pF] 37.24 **XBAR** 37.05 +0.00 **XBAR** 37.05 37.23 +0.03

> DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/4/20 27 55%R.H.

38.5

35.4

0.99

MAX.

MIN.

STD.DEV

38.5

35.4

0.99

+0.3

-0.3

0.14

MAX.

MIN.

STD.DEV

39.4

35.2

1.14

39.4

35.2

1.14

+0.3

+0.0

0.09

SOLDERABILITY TEST RESULTS はんだ付性試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)

品番

CONDITION: LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)

試験条件 Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then

immersed in a soldering bath at $+245 \pm 5$ for 3.0 ± 0.5 seconds.

Preconditioning: 105,100%R.H., for 4 hours.

LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu)

PCT装置にて温度+105 、湿度100%R.H. 飽和の条件で4時間のI-ジングをした後、Iŷ゙ンメタノール液に5秒間浸漬後、+245±5 の溶融はんだ中に3.0±0.5秒間浸す。

Character 特性	Covered New Solder Area
<u> </u>	AFTER TEST
1	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
2	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
3	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
4	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
5	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
6	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
7	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
8	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
9	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています
10	More Than 90 % of Area Being Tested.
	端子の90%以上にはんだが付着しています

DATE: 2004/4/20 25 52%R.H.

- 11 -

BEND BOARD TEST RESULTS 基板たわみ試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)CONDITION: Resonator is soldered onto the center of PCB 加圧棒 Stick 20 10 加圧 Load 試験条件 which is laid on the 2 small supporters spaced 90mm. PCB deflected to 1mm below Thickness of from horizontal level by the pressing force PCB:1.6mm たわみ Deflection R10 with 20×10 . R10 stick. The force is supplied for 1 second, 5 times repeatably. 5支持台 5 Support 支点間90mmのプリント基板センターにはんだ付けし、 プリント基板の裏面中央より加圧棒で1回1秒の割合で5回加圧する。 MAX. XBAR Oscillating Frequency (Fosc) Resonant Impedance(R1) MIN. 発振周波数の変化率 [kHz] 共振抵抗 SPEC. $\pm 0.3[\%]$ SPEC. 60[]MAX. +0.3 60 +0.2 F0.0 F0.0 **--** 40 20 -0.1 -0.2 -0.3 0 BEFORE BEFORE **AFTER** AFTER 試験前 試験後 試験前 試験後 **BEFORE BEFORE AFTER AFTER** Variation Variation 試験前[kHz] 試験後[kHz] 変化率[%] 試験前[] 試験後[] 变化量[] **XBAR XBAR** 3996.68 3996.41 -0.0070 14.12 14.21 +0.09 MAX. MAX. 3999.2 3999.1 +0.003 19.2 19.3 +0.8 MIN. MIN. 3993.4 3993.1 -0.013 10.5 10.6 -1.0 STD.DEV 1.69 1.79 0.0047 STD.DEV 2.84 2.74 0.48 Load Capacitance(C1) Load Capacitance(C2) 負荷容量1の変化率 [pF] 負荷容量2 [pF] REF. REF. +20.0 +20.0 +10.0 +10.0 C1[%] C2[%] +0.0 +0.0 -10.0 -10.0 -20.0 -20.0 **BEFORE** AFTER **BEFORE** AFTER 試験後 試験後 試験前 試験前 **BEFORE** AFTER **BEFORE** AFTER Variation Variation 試験後[pF] 変化率[%] 変化率[%] 試験前[pF] 試験後[pF] 試験前[pF] XBAR XBAR 38.10 38.12 +0.06 37.58 37.60 +0.05 MAX. MAX. 41.4 40.3 40.3 +0.3 41.3 +0.3 MIN. 33.9 34.0 MIN. 36.1 36.1 +0.0 -0.3

> DATE (BEFORE TEST): 2004/4/19 25 51%R.H. (AFTER TEST): 2004/4/20 27 55%R.H.

1.72

1.74

STD.DEV

0.13

STD. DEV

1.60

1.60

0.18

TEMPERATURE CHARACTARISTICS TEST RESULTS 温度特性試験結果

PART NUMBER: CSTCR4M00G55B-B0 (n=10pcs.)

品番

CONDITION:Resonator shall be measured after being placed in a chamber試験条件with -40 /-20 /+0 /+25 /+50 /+80 /+100 /+125 for 20 minutes.試験温度-40 /-20 /+0 /+25 /+50 /+80 /+100 /+125 に20分保持した後

測定する。

XBAR MIN. Oscillating Frequency (Fosc) 発振周波数 [kHz] SPEC. ± 0.15[%] +0.15 Fosc[%] +0.00 -0.15 -60 -40 -20 +0 +40 +60 +80 +100 +120 +140

MAX.

	25[]	-40[]	Variation	-20[]	Variation	0[]	Variation	50[]	Variation
	[kHz]	[kHz]	変化率[%]	[kHz]	変化率[%]	[kHz]	変化率[%]	[kHz]	変化率[%]
XBAR	3993.50	3991.94	-0.0392	3993.27	-0.0060	3993.83	+0.0081	3994.67	+0.0291
MAX.	3995.1	3993.6	-0.018	3995.0	+0.005	3995.6	+0.013	3996.2	+0.047
MIN.	3991.4	3989.9	-0.048	3991.2	-0.013	3991.8	+0.003	3993.0	+0.017
n-1	1.12	1.04	0.0082	1.08	0.0053	1.08	0.0037	0.91	0.0092
	25[]	80[]	Variation	100[]	Variation	125[]	Variation		
	[kHz]	[kHz]	変化率[%]	[kHz]	変化率[%]	[kHz]	変化率[%]		
XBAR	3993.50	3997.15	+0.0914	3996.09	+0.0651	3990.50	-0.0752		
MAX.	3995.1	3999.0	+0.098	3998.0	+0.075	3992.6	-0.058		
MIN.	3991.4	3994.6	+0.079	3993.4	+0.051	3987.9	-0.095		
n-1	1.12	1.29	0.0059	1.35	0.0081	1.49	0.0142		

TEMPERATURE [C]

DATE: 2004/4/21 26 68%R.H.